5/9/3

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01764178 **Image available**
SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE

PUB. NO.: 60-242678 [JP 60242678 A

PUBLISHED: December 02, 1985 (19851202)

INVENTOR(s): TAKESHITA TETSUYOSHI

KURIHARA HAJIME

OKA HIDEAKI

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, Jp (Japan)

APPL. NO.: 59-098971 [JP 8498971]

FILED: May 17, 1984 (19840517) INTL CLASS: [4] H01L-029/78

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 45.2

(INFORMATION PROCESSING -- Memory Units)

JAPIO KEYWORD: R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R097

(ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 397, Vol. 10, No. 104, Pg. 48, April

19, 1986 (19860419)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an amorphous nonvolatile memory, which has excellent holding characteristics and reproducibility and a large area and large capacitance and cost thereof is low, by using an amorphous silicon carbide film in place of an amorphous silicon nitride film.

CONSTITUTION: An insulating substrate 11, a lower electrode 12, an N(sup +) type 13, which is hydrogenated previously by amorphous silicon and to which phosphorus is doped to a high degree, and an N type 14 to which phosphorus is doped similarly to a low degree are formed in the order. An silicon oxide film 15 in which amorphous silicon in oxidized through plasma anodizing, etc., a film 16, which consists of a hydrogenated amorphous silicon carbide film and contains carbon by 35atom% or more, and an upper electrode 17 are shaped in the order. Accordingly, a device having performance, which has not exist as nonvolatile memories, such as, a holding time of ten years or more, a writing time of 0.1 mu.sec or less, even fast erasing speed, a large area and large capacitance and low cost is obtained.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60242678 A

(43) Date of publication of application: 02.12.85

(51) Int. CI	H01L 29/78		
(21) Application n	umber: 59098971	(71) Applicant:	SEIKO EPSON CORP
(22) Date of filing:	17.05.84	(72) Inventor:	TAKESHITA TETSUYOSHI KURIHARA HAJIME OKA HIDEAKI

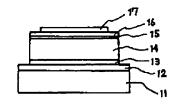
(54) SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an amorphous nonvolatile memory, which has excellent holding characteristics and reproducibility and a large area and large capacitance and cost thereof is low, by using an amorphous silicon carbide film in place of an amorphous silicon nitride film.

CONSTITUTION: An insulating substrate 11, a lower electrode 12, an N+ type 13, which is hydrogenated previously by amorphous silicon and to which phosphorus is doped to a high degree, and an N type 14 to which phosphorus is doped similarly to a low degree are formed in the order. An silicon oxide film 15 in which amorphous silicon in oxidized through plasma anodizing, etc., a film 16, which consists of a hydrogenated amorphous silicon carbide film and contains carbon by 35atom% or more, and an upper electrode 17 are shaped in the order. Accordingly, a device having performance, which has not exist as nonvolatile memories, such as, a holding time of ten years or more, a writing time of $0.1 \mu sec$ or less, even fast erasing speed, a large area and large capacitance and low cost is obtained.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-242678

60Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)12月2日

H 01 L 29/78

7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称 半導体記憶装置

②特 魔 昭59-98971

願 昭59(1984)5月17日 ❷出

個発 明 者 桝 下 砂発 明 者 栗

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

砂発 明 者 眀 岡 秀 砂出 顧 人 株式会社諏訪精工舎

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

砂代 理 人 弁理士 最上

1. 発明の名称 半導体記憶装置

2 特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に設けた導電性電極に接して非 晶質シリコン、微結晶シリコンもしくは多結晶シ リコンを形成、さらにシリコン酸化膜を形成し、 該酸化限 ト化炭素含有高35原子パーセント以上 の非晶質、微結晶もしくは多結晶シリコン炭化膜 を形成したことを特徴とする半導体配憶装置。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の非晶質、像結 晶もしくは多齢晶シリコン炭化膜にポロンやガリ ウムなど元素周期表目族元素をG1ppmから 100 pp m 添加したことを特徴とする半導体配 (建装) 置。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は非晶質や微結晶もしくは多結晶のシリ

コン(以下、非晶質シリコンで代表する。)を用 いた不揮発性メモリーに関する。

〔 従来技術〕

不揮発性メモリーとして酸化膜と観化膜を半導 体基板上に形成した所謂 N O B 構造は高密度 記録 が可能であり、内容の書き替えが容易に出来る等 のすぐれた利点を数多く持つている。そのために 近年、数多くの研究がなされており固体操像・記 憶デバイス(電子通信学会技術報告、ED82-138) ヤビデオデイスク(IEEE Trans. on E.D., ED-28-854) などの応用が提案 されている。しかし半導体基板として結晶シリコ ンを用いる限り大面積化して大容量にすることは 難しく、非常に高コストとなる。それで低コスト で大節硬化が可能な非晶質シリコンを蕎板として 用いるととが提案されている(電子通信学会技術 報告、88D-83-28)。金属一變化膜一酸 化膜-半導体基板型(以下、 M N O 8 と略す。) ダイオードにおいて窗化膜の特性はメモリー 込 み特性や保持特性に大きな影響を与える。また基

(目的)

本発明はこれらの欠点を除去するもので、非晶質不揮発性メモリーとして保持特性や再現性がすぐれていて、大面積で大容量かつ低コストな非晶質不揮発性メモリーを提供することを目的とする。

いて堆積したもので、13から16は同一真空槽内で真空を破るととなく堆積できる(以下、この構造によるものをMCOBメモリーと呼ぶ。)。 とこで、本発明で用いたa-BiCの堆積条件と従来より用いられているa-BiNの一般的な堆積条件を比較する(長1に示す)。

	a — 8 1 C	a - 5 1 N
堆積温度	200~500°C	300~400°C
高周波電力	10~100W	100~1000W
堆積速度	100~3000Å/==	30~300Å/=

表1 堆積条件のちがい

表1より明らかなように一般的にa-61C 限の方が地積温度は低くてよく、かつ高周波電力は1ケタ位少なくてすむ。しかも地積速度はa-81C の方が速いため非常に低コストとなり、装置は小規模のもので十分である。また表1の条件で作製した要の抵抗率に関してもa-61C はa-81N と同質以上の高抵抗となる。

さらに、電気的特性を第2図と第3図に示す。

〔概要〕

すなわち、該非晶質シリコン選化膜(以下、 a - S1N と略す。) にかえて非晶質シリコン炭化膜(以下、 a - S1C と略す。) を用いることで、すぐれた非晶質不揮発性メモリーが提供できる。

〔実施例〕

第2回は本発明によるa-SiCを用いた不振発性 メモリー(NCOSメモリー)の容量対電圧曲線 . のシフト例であり、21は書き込み前の曲線であ り、22は1.0μscc偏で高さ15νのパルス書き 込み後の曲線である。書き込み時間は 1.0 μ sec で 十分である。比較としてa-BiNを用いたメモリ - (M N O S メモリー) の容量対電圧曲線のシフ ト例を第4図に示す。41は書き込む前の曲線で あり、42は1.0 mc幅で高さ15 Vのパルス書き 込み後の曲線である。従来のa-SiN を用いたメ モリーでも背き込み時間 1.0 × mocまでは千分に応 答できるが、客き込み前とのシフトの最を比べて みると明らかに本発明によるa-SiC を用いたメ モリーの方が大きく、本発明によるメモリーはさ らに高速での書き込みに対応出来る。不揮発性メ モリーに要求されている書き込み時間が短かい (少なくとも f. 0 μ ω 以下)という条件に本発明 による例は十分に満足しており、さらに短かい Q1~Q01 μ secという書き込み時間にも十分に 応答しうるものである。

特開昭60-242678(3)

不懈発性メモリーとして、書き込み時間以上に 重要な要求条件として保持時間の問題がある。保 **持時間は出来るだけ長い方がよく、数年以上であ** ることが窺ましい。 第3 図は本発明装置のフラツ トバンド電圧を経過時間に対して示したものであ る。書き込み条件は幅1.0 p sec で高さ15Vのパ ルスによつていて、その後の放置時間を横軸に取 つている。 書き込み前のフラットパンド電圧は2 V程度であるので第3図の31のグラフより保持 時間(ことではフラットパンド電圧が上記の2v との差で初期覚圧の仏となる時間とする。)は 10年(5600日位)以上となり、不揮発性メ モリーとして十分に使用し得る。比較として従来 の a-BiN を用いたMNOB型メモリーでの保持 時間の特性を第5図に示す。51が第3図と同様 化普色込みパルスを15∇、幅10μ secとしたも ので保持時間は100日以下となり用をなさす。 書き込みパルスを15V,幅5.5μmcとして第3 図,52のように初期のフラットバンド電圧を本 発明装置と何じく 4 V 程度としても保持時間は

1000日(27年位)以下である。さらに本発明による装置は消去に関しても非品質 N N O B 型より短時間に問題なく消去可能である。

以上、本発明に用いた装置の電気的特性例は第 1図で15のシリコン酸化膜の厚さ35Å,16 の非贔屓シリコン炭化膜は炭素含有量が15原子 ダで厚さ B 5 0 Å である装置によつている。 膜厚 や炭素含有量に関しては第1 図を説明したときに 用いた数値の範囲であるなら良好な特性を出し得 るが電気的特性例はその中で比較的良好なものを 示してある。また第1図で16の炭化膜化ポロン やガリウムなど元素周期表 11族元素を 0.1 ppm から100ppm、特には7ppm程度添加する ととで保持時間は長くなり、結果的に短いパルス にて普を込んでも数年は保持出来る。 第1図で 16の炭化機の炭素含有量は35原子パーセント 以上、特には50原子パーセントから85原子パ ーセントで炭化膜製造条件を選ぶことで良好な結 果が得られる。

[効果]

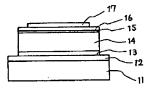
以上の実施例に示されるように a-5ic を用いた非晶質シリコン不揮発性メモリーは保持時間 10年以上、書き込み時間 14 m以下であり、消去スピードも速く、しかも大面積、大容像かつ 低コストと不揮発性メモリーとして過去にない性能を持つ装置である。

4. 図面の簡単な説明

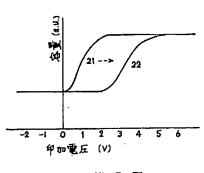
第1 図は本発明のメモリー構造の断面図。第2 図,第3 図は本発明の非晶質メモリーでの電気的 特性図。第4 図,第5 図は従来の非晶質メモリー での電気的特性図である。

以上.

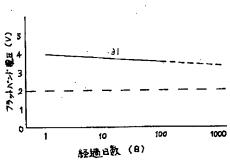
出願人 株式会社融訪精工会代理人 弁理士 敬 上 殇



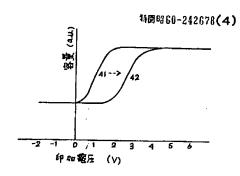
第 1 図



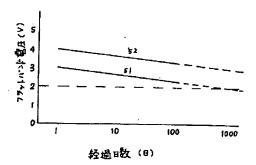




第 3 図



第 4 図



第 5 図

平成 4.2.18 発行

手続補正哲(自発)

平成 3年 5月16日

平 4. 2.18発行 昭和 59 年特許願第 号(特開昭 98971 60-242678 号, 昭和 60 年 12 月 2 日 発行 公開特許公報 60-2427 号掲載) につ

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 1 (2)

Int. Cl. 5	識別 記号	庁内整理番号
HOIL 29/788 27/115 29/792		7514-4M HOIL 29/78 -371 8831-4M HOIL 27/10 -434

特許庁長官 植松 敏 殿

1. 事件の表示

許 願第 98971 号 昭和 59 年 特

2. 発明の名称

半導体記憶裝置

3. 補正する者

事件との関係 出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 中村恒也

4. 代理人

● 163 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエブソン株式会社内

(9338) 弁理士 鈴木 喜三郎

連絡先 🗗 3348-8531 内線 2610 ~ 2615

5. 補正により増加する発明の数

O

6 補正の対象

明 柳 書 (特許請求の範囲、発明の詳細な説明)

7. 補正の内容

別紙の通り

1. 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。

2. 明細書第1頁最終行目~第2頁2行目、

「本発明は~不揮発性メモリーに関する。」を、 「本発明な非晶質、 微結晶、 多結晶シリコン (以 下、 非晶質シリコンと示す。)を用いた不揮発性 の半導体メモリーに関する」と補正する。

3. 明細書第3頁5行目、10行目、第4頁2行

「シリコン蜜化膜」を、

「窒化シリコン膜」と補正する。

4. 明細書第3頁2行目、下から5行目、

「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。

5、明細書第4頁6行目、

「非晶質不揮発性メモリー」を、

「不揮発性の半導体メモリー」と補正する。

6. 明細書第8頁5行目、

「シリコン酸化膜」を、

「耐化シリコン以」と補正する。

7. 明細書第8頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。 」を、

「以上の実施例に示されるように本発明において は、 非品質SiCを用いるので、 不揮発性の半導 体メモリーとして、 保持時間10年以上、 書き込 み時間 O. 1μ sec以下であり、消去スピードも速 く、 大面積、 大容量、 かつ、 低コストを実現でき るものである。

以 上

代理人 鈴木喜三郎

特許請求の範囲

1. 終疑基板上に下部電極が形成され、該下部電極上にはシリコン膜が形成され、該シリコン膜上には酸化膜が形成され、該酸化膜上には皮素含有率35原子パーセント以上の炭化シリコン膜が形成されてなることを特徴とする半導体記憶装置。
2. 該シリコン膜または、該炭化シリコン膜に、ボロン、ガリウム等の周期表面族元素を0. 1 ppm~100pm添加したことを特徴とする半導体記憶装置。

平成 4, 2, 18 発行

手統補正書仿 式)

平成 3年 8月20日

特許庁長官 、探 沢 亘 殿



- 1. 事件の表示 昭和 59 年 特 許 願邸 98971 号
- 2. 発明の名称 半海(体紀) (定装) 選
- 3. 雑正をする者

事件との関係 実用新泉登録出願人 東京都新福区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 安 川 英 昭

4. 代 選 人

毎 163 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 セイコーエブソン株式会社内 (9338) 弁理士 鈴木 喜三郎 連絡先 含 3348-8531内線 2610 ~ 2615

5. 補正命令の日付

平成 3年 8月 6日

6. 補正の対象

平成3年5月16日付提出の手続補正書の 補正の内容の領第4項および第7項

7. 補正の内容

別紙の通り





手続梯正書

- 1. 手続補正書第4項
 - 「4. 明細書第3頁2行目、下から5行目、「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。」とあるを、

「4.明細書第4頁3行目、下から5行目、

「炭化シリコン膜」と補正する。」

「シリコン炭化膜」を、

と補正する。

2 相比

- 2. 手続補正書第7項
 - 「7. 明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質SiCを用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間 0. 1 μ s e c 以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。 」 とあるを、

「7. 明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質SiCを用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間 0.1μsec以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。」と補正する。」と補正する。

以上

代理人 鈴木 喜三郎